

A stylized globe of the Earth with several thin, curved lines representing orbits or paths around it, set against a light blue background.

# 表面処理技術のさらなる グローバル展開をめざして

**荏原ユーザライト株式会社**

**代表取締役社長 粕谷 佳允**

**<http://www.eu.ebara.com/>**

おかげさまで、弊社は2007年3月1日、東京証券取引所  
市場第一部へ指定の運びとなりました。  
これもひとえに皆様方のご支援の賜物と、  
厚く御礼申し上げます。

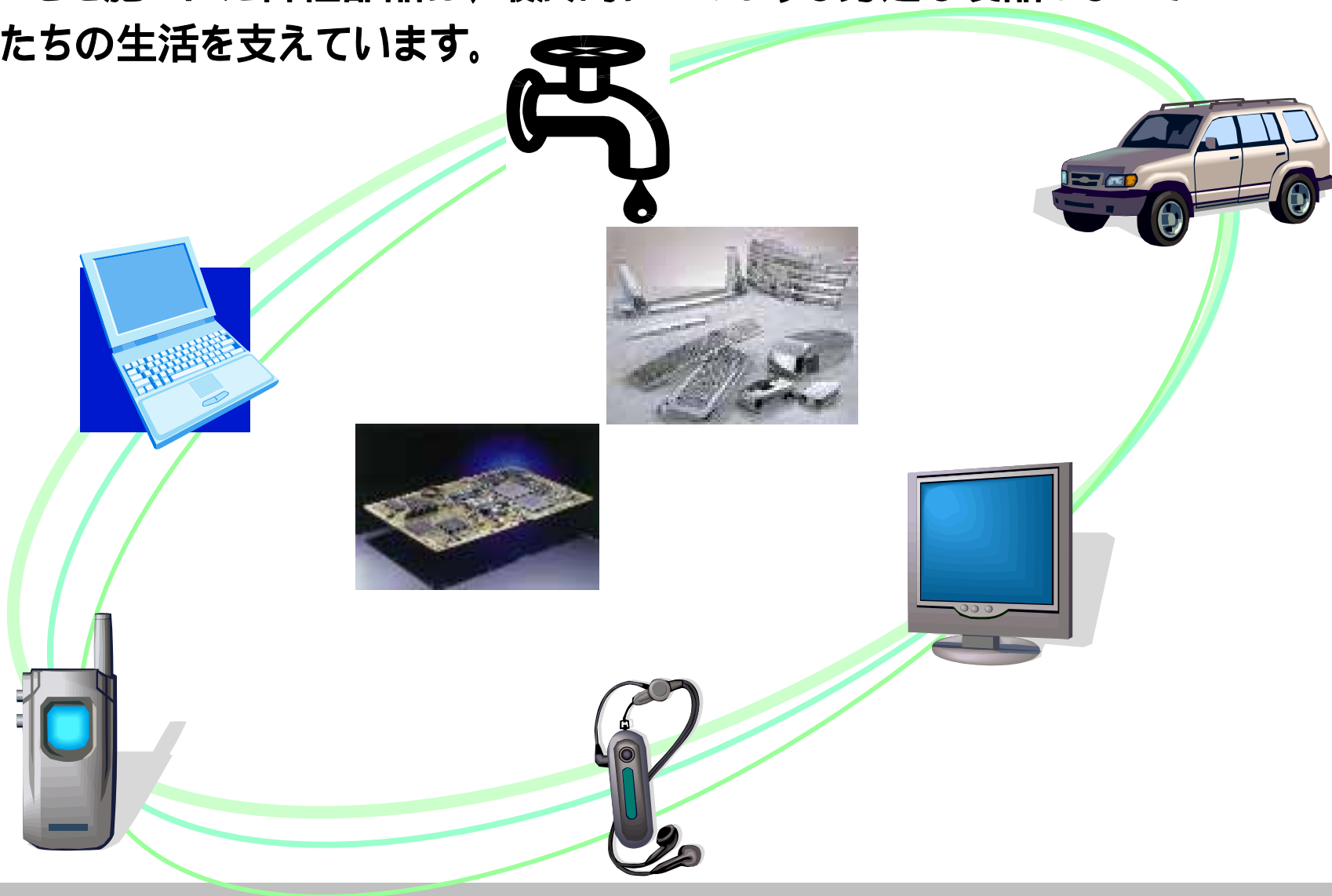


# 事業概要

---

# めっき製品の例

めっきを施された各種部品は、最終的にこのような身近な製品となって私たちの生活を支えています。



# 当社の製品(表面処理薬品)とは…

当社の表面処理薬品 = めっき液の**添加剤**



## めっき特性の向上・良質なめっきを実現

### 装飾目的

製品のデザインそのものに重要な役割をもつ。

【主な利用先】  
自動車部品、水栓金具、アクセサリなど

### 配線目的

デジタル機器のプリント基板などに回路を作成。

【主な利用先】  
プリント配線板、半導体など

### 保護目的

鉄などの金属を腐食、錆から守る役割。

【主な利用先】  
ねじ、建築部品など

### 接続目的

電子部品同士、プリント基板と電子部品の接続を行う。はんだめっき。

【主な利用先】  
コネクタ、電子部品など

# 会社概要

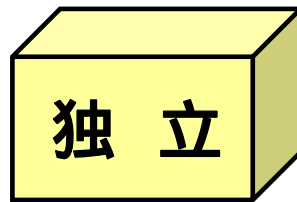


- 設立 : 1968年(昭和43年)4月
- 本社所在地 : 東京都台東区台東4 - 19 - 9山口ビル7
- 資本金 : 900,812,500円
- 業務内容 : 表面処理用薬品、  
表面処理用装置及び関連資機材の製造・販売
- 従業員数 : 単体 236名 連結 238名 (2006年9月末現在)
- グループ会社 : 荏原ユージライト(上海)貿易有限公司  
EBARA-UDYLITE(ASIA-PACIFIC) CO., LTD.  
Ebara Udylite America, S.A.de C.V.  
台湾荏原ユージライト股份有限公司
- 発行済み株式数 : 3,192,500株
- 上場取引所 : 東京証券取引所 市場第一部
- 証券コード : 4975

# MBOによる第2の創業 ~ 2003年MBO実施 ~

## 2003年 MBO実施

荏原製作所 エンソン



2005年12月 IPO  
東証二部上場



2007年3月  
東証一部上場

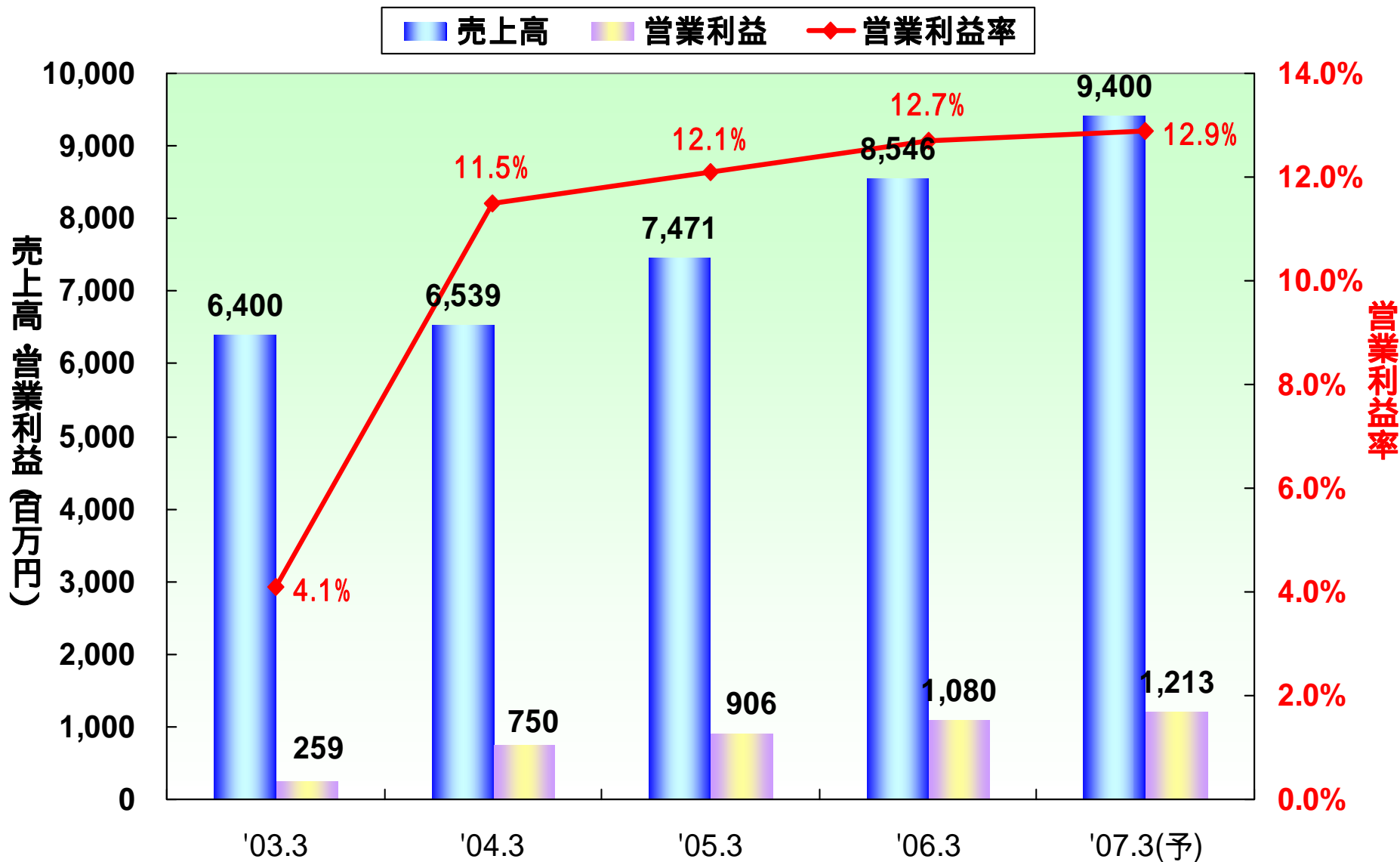
MBO以前…

国内市場の成長鈍化傾向  
成長性の高い市場(中国)の台頭  
親会社による販売地域の制約

MBO実施

自由な海外展開を通じ、  
更なる成長・発展へ

# 売上高・経常利益の推移



\* '03年は単体の業績、'04年以降は、連結での業績となります。

# 事業内容と事業セグメント

**薬品関連資材事業**

**装置事業**

基幹分野向け薬品

電子分野向け薬品

関連資材

自動車用

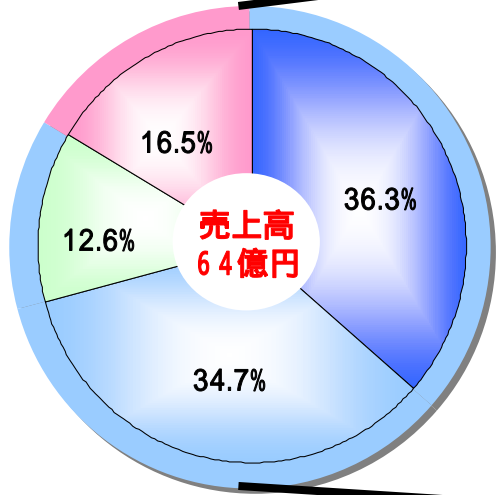
その他(建築、水栓金具等)

プリント配線板、電子部品、半導体関連

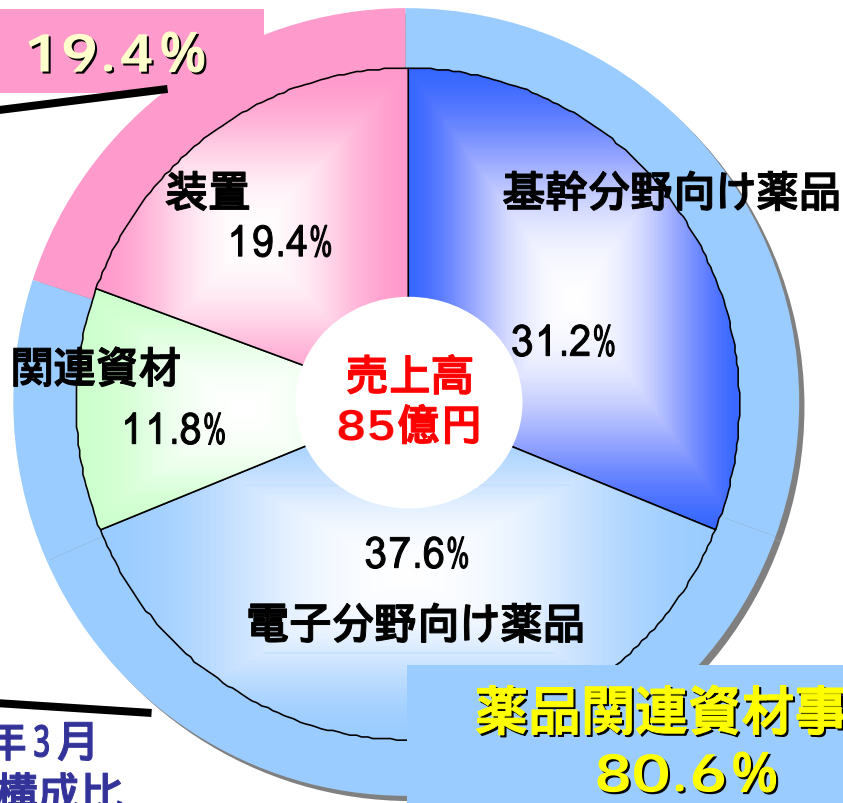
全般

全般

**装置事業 19.4%**



2003年3月  
売上高構成比



2006年3月  
売上高構成比

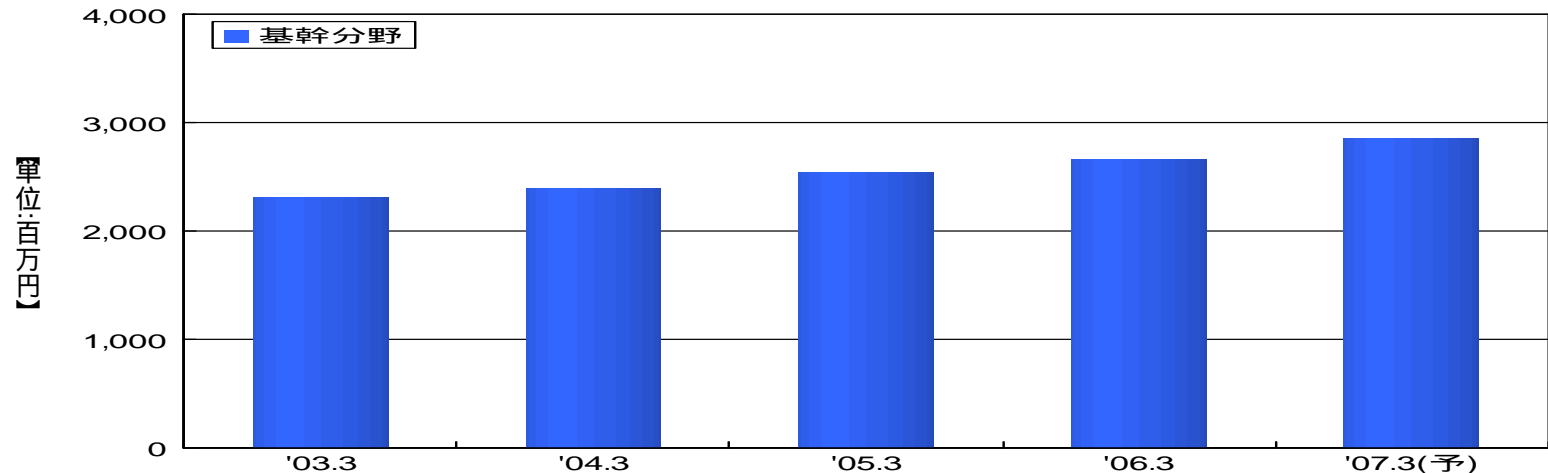
**薬品関連資材事業  
80.6%**

## 特長

- ▶ **高外観・高耐食性めっき技術 (特許取得)**  
自動車外装部品へのめっきとしてスタンダードの技術へ。  
国内メーカーの間で高シェアを獲得 (約70%)
- ▶ **半世紀にわたるノウハウの蓄積**



基幹分野薬品売上推移



\* '03年は単体の業績、'04年以降は、連結での業績となります。

半導体関連(10%)

電子部品(30%)

配線・接続目的、  
電気特性の付与

プリント配線板(60%)

配線・接続目的、  
電気特性の付与



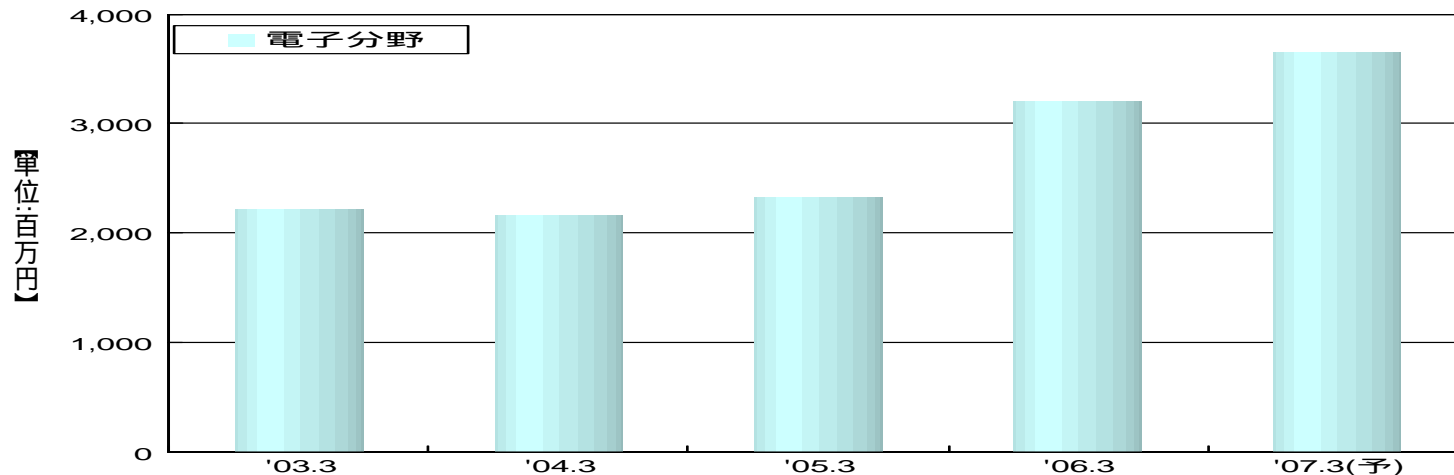
## 特長

- ▶ **プリント配線板高性能化に貢献**  
年々細くなる配線幅に対応した技術の開発
- ▶ **ビルドアップ配線板\*で高シェア**  
銅配線めっき分野で国内シェア約60%
- ▶ **環境対応の技術の開発**  
世界的に広がる環境規制に対応

### \*ビルドアップ配線板

一層づつ層を積み上げ回路を作成した多層配線板。  
微細なビア(穴)を形成し、層間の接続を図る。  
携帯電話などのモバイル機器に多用。

## 電子分野薬品売上推移



\*'03年は単体の業績、'04年以降は、連結での業績となります。

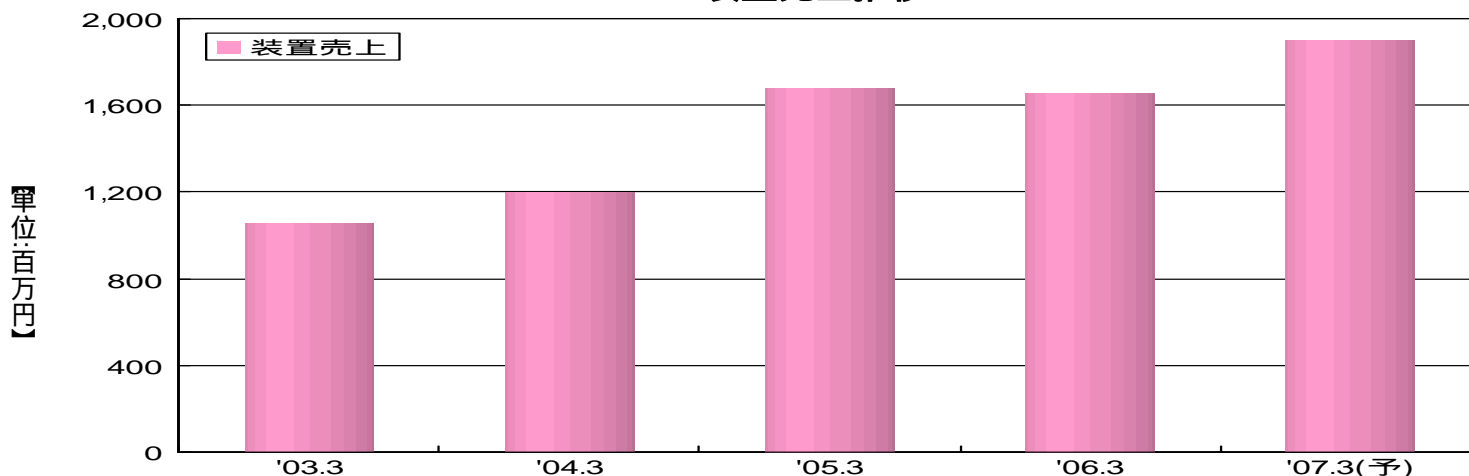
## 装置販売

## 薬品販売への拡販



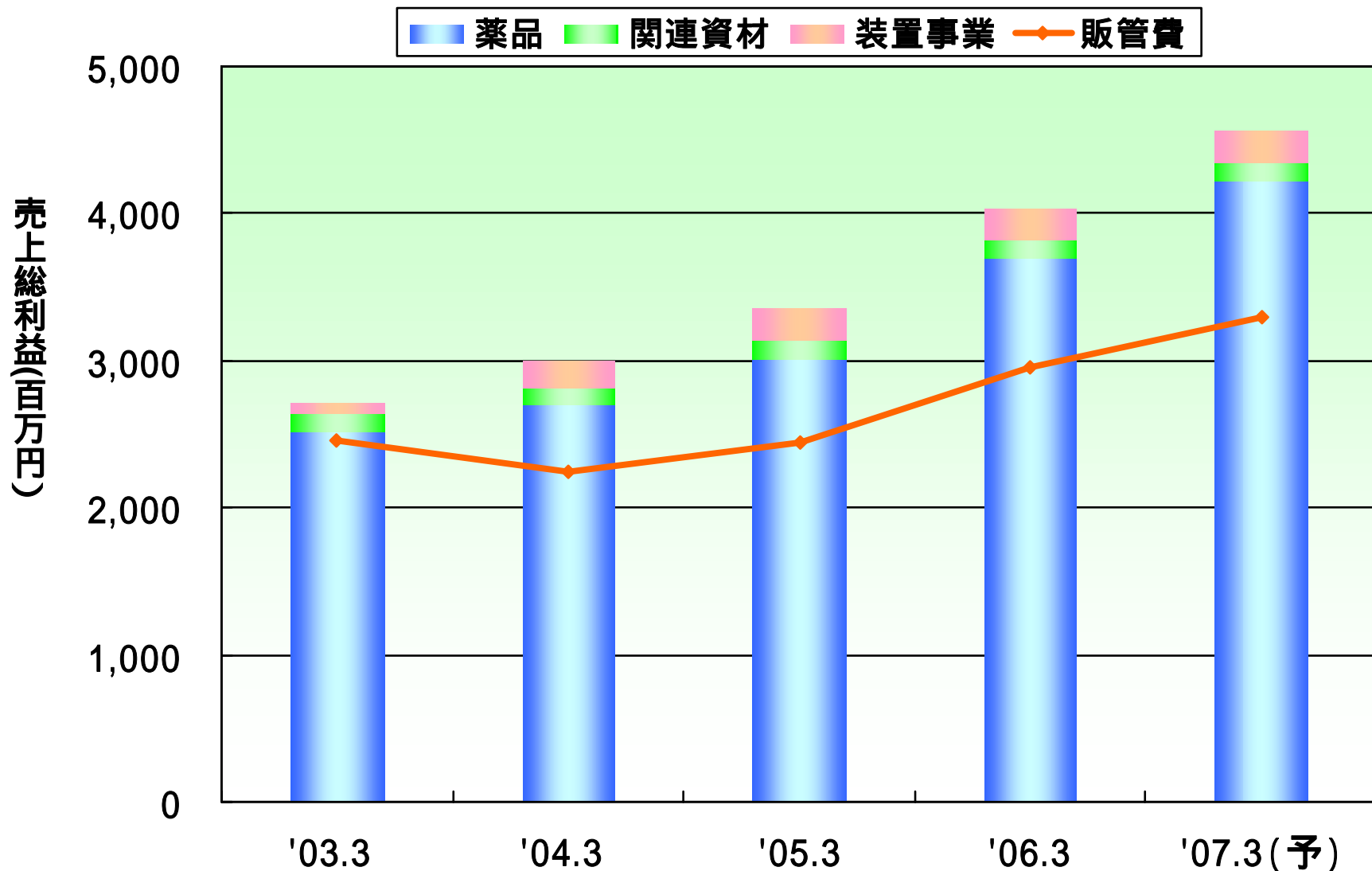
- ▶ **顧客開拓・顧客囲い込み**  
装置販売することで、その後の薬品の継続的採用につなげる
- ▶ **収益機会拡大**  
顧客の設備投資情報の早期入手
- ▶ **顧客への総合技術提供**  
装置・薬品を合わせたトータルの技術サポートが可能に。

装置売上推移



\* '03年は単体の業績、'04年以降は、連結での業績となります。

# 事業別売上総利益推移



\* '03年は単体の業績、'04年以降は、連結での業績となります。

**薬品の売上の増加が、利益の増加に大きく影響**



**薬品の競争力を高めるために、研究開発体制を強化  
営業戦略の一環として、装置を効果的に販売  
営業拠点を強化し、顧客対応を迅速化**

# 今後の事業戦略

---

市場の開拓

研究開発



2010年3月期 売上高150億円を目指す  
～2005年3月期売上高(75億円)からの倍増～

## アジアを中心とした海外への積極展開

～ 海外売上高を50%を目標に～

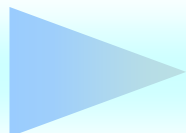
### エレクトロニクス産業(電子分野)

- ▶ 中国・台湾を中心とするアジアが、世界のプリント配線板、半導体の生産拠点に
- ▶ 高付加価値(高密度)の基板を中心に成長期待

### 自動車産業(基幹分野)

- ▶ 中国での生産・販売台数の増加(2010年1千万台へ)
- ▶ 日系自動車関連メーカーのアジアへの進出拡大
- ▶ 中国の次の成長市場へ ～タイ・インド～

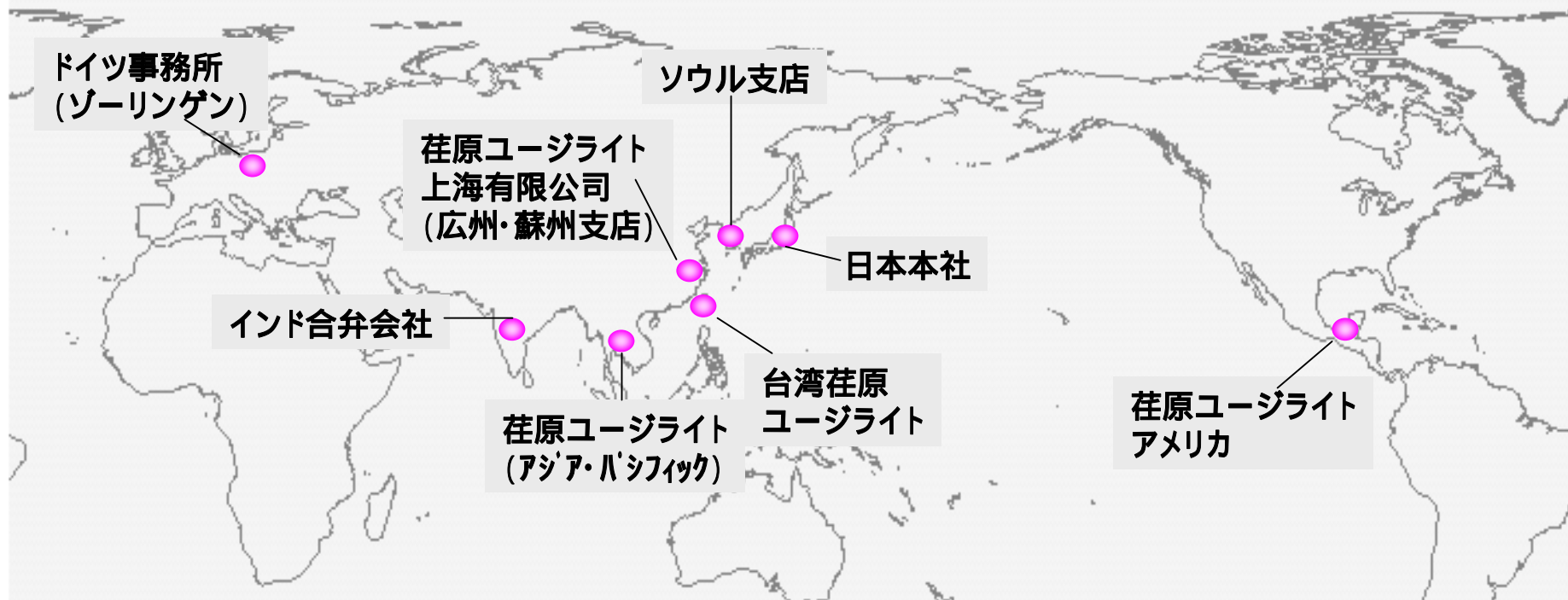
海外への積極展開



営業強化・新市場の開拓  
現地生産化によるコストダウンの実現

1999年	台北支店(2007年現地法人化)	2005年	ソウル支店
2002年	ドイツ駐在事務所	2006年	荏原ユーザライト(アジア・パシフィック)
2003年	荏原ユーザライト(上海)貿易有限公司	2007年～	インド、メキシコ、ベトナムなど展開予定

現地生産工場: 中国(無錫・広州)、タイ



# 国内営業・生産開発拠点

東京本社を中心に、全国3支店、3営業所を整備  
生産施設：新潟工場



新潟工場

九州営業所

大阪支店

名古屋支店

浜松営業所

東京本社

総合研究所

中央研究所の新築移転  
= 総合研究所へ

【目的】

建物の老朽化への対応

従業員への研究開発環境改善

2007年4月、移転完了予定

高崎支店



## 先端技術の開発・既存技術の改良

### 技術の開発・深化

- ▶ 社員の3分の1が研究所に所属、技術開発力の源泉に
- ▶ プリント配線板のさらなる微細配線・高密度部品実装に対応  
プリント配線板の配線幅は年々細く。  
顧客ニーズのキャッチアップへ。
- ▶ ウェットとドライの融合～表面処理技術の水平展開  
(湿式) (乾式)  
当社の新たな収益の柱とすべく、研究に着手。

## 先端技術の開発・既存技術の改良

### 環境規制への対応

- ▶ RoHS指令\*はじめとする世界の環境規制への対応
- ▶ 環境にも人にも優しいめっきプロセスの開発へ

**\*RoHS指令...**

**EUにおける化学物質規制**

電機、情報、精密機器を中心に、鉛・水銀など6物質の使用を原則的に禁止するもの

## めっきとは・・・

金属の薄層を他のもの(主として金属)の表面にかぶせること。また、その方法を用いたもの。  
**装飾・防食・表面硬化、電気伝導性の付与、磁氣的性質・潤滑性・接着性の改善**のために施す。  
(「広辞苑」より)

- 湿式めっき …… 水溶液中における酸化・還元反応を利用して、  
(ウェットプロセス) 素材を金属皮膜で被覆する技術
- 乾式めっき …… 水溶液中を使用せず、真空状態で金属を高温で蒸気にし、  
(ドライプロセス) 被処理物を金属で被覆する技術

## 《スパッタリングカラーリング装置の販売》

ドライプロセスの一種であるスパッタリングの装置の取扱いを開始します。  
従来の塗装や湿式めっきとは違う色合いのカラーリングが可能となり、色も自由に設計できます。  
当初は携帯電話市場での採用を目指しております。



## その他・ご参考

---

業績に応じ、弾力的かつ安定的な配当を維持

## 配当方針

自己資本比率の充実

配当性向の向上

## (ご参考)配当実績

	'06.3月期			'07.3月期		
	中間	期末	年間	中間	期末	年間
配当金額	- 円	48円	48円	15円	15円 10円*	40円

\*東京証券取引所市場第一部上場記念配当  
(2006年4月に1:2の株式分割を行っております。)

# 株価チャート

2006年1月4日 ~ 2007年3月23日

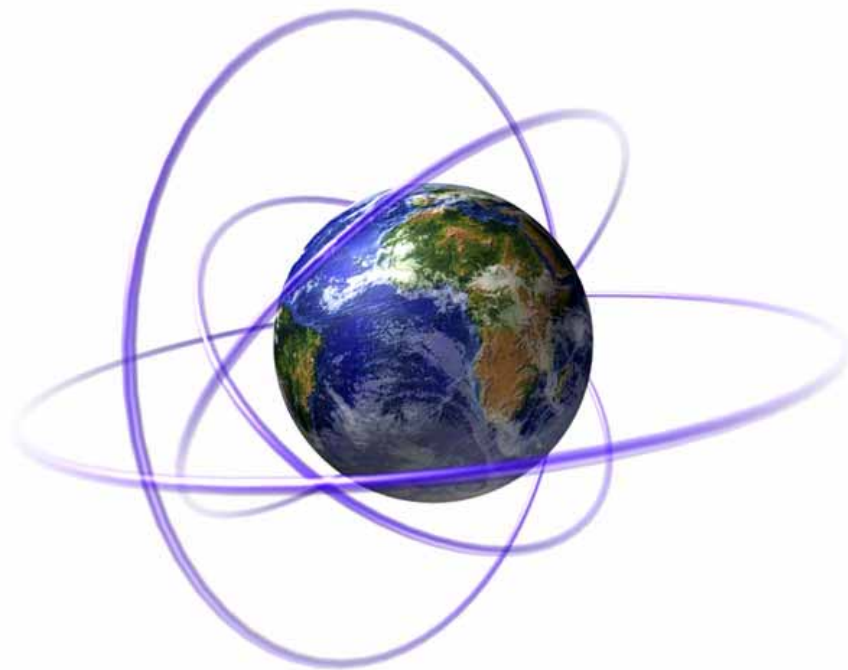


■ 単価 ■ 売買高 — PMA\_5 — PMA\_25 — VMA\_5 — VMA\_25



この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、当社が計画・予測したものであります。

実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは異なる場合があります、この資料はその実現を確約したり、保証するものではありません。



## 【お問い合わせ】

〒110-0016

東京都台東区台東4-19-9

荏原ユーザライト(株) 経営企画室

TEL 03-3833-0321

FAX 03-3833-5075